

Title (en)  
Coupling device

Title (de)  
Kupplung

Title (fr)  
Dispositif d'accouplement

Publication  
**EP 1814202 A2 20070801 (DE)**

Application  
**EP 07000725 A 20070115**

Priority  
DE 102006003752 A 20060125

Abstract (en)  
The coupler has a printed circuit board (10) carrying a contact for sockets and connecting contacts (12) of the contact set with one another. Two partial shells are made from an electrically insulating material. An electrically conducting housing has the form of a U-profile with a longitudinal axis running in a plugging direction of the sockets. The shells with the board are inserted into the housing as a component, and a connection endplate (60) covers the component. Contact guides (62) are engaged into the sockets for contacting a shielding of a plug inserted into the sockets.

Abstract (de)  
Eine Kupplung mit zwei einander entgegengesetzt gerichteten Buchsen für Stecker zweier miteinander zu verbindender geschirmter Datenkabel ist insbesondere als RJ 45-Kupplung ausgebildet. Eine Leiterplatte (10) trägt jeweils einen Kontaktsatz für jede der Buchsen und verbindet die korrespondierenden Kontakte (12) miteinander. Zwei Teilschalen (14) aus einem elektrisch isolierenden Werkstoff umgreifen und halten die Leiterplatte (10). Ein elektrisch leitendes Gehäuse (40) weist im wesentlichen die Form eines U-Profiles mit in Steckrichtung der Buchsen verlaufende Längsachse auf. Die Teilschalen (14) mit der von ihnen umschlossenen Leiterplatte (10) sind als Baugruppe in das Gehäuse (40) einsetzbar und in dem Gehäuse (40) fixierbar. Ein elektrisch leitendes Abschlussblech (60) deckt die Baugruppe an der offenen Profilseite des Gehäuses (40) ab und greift mit angeformten Kontaktzungen (62) in die Buchsen ein zur Kontaktierung der Schirmung der in diese Buchsen eingesteckten Stecker.

IPC 8 full level  
**H01R 13/66** (2006.01); **H01R 24/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**H01R 13/506** (2013.01 - EP US); **H01R 13/6666** (2013.01 - EP US); **H01R 24/64** (2013.01 - EP US); **H01R 31/06** (2013.01 - EP US)

Cited by  
CN106684597A

Designated contracting state (EPC)  
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)  
AL BA HR MK YU

DOCDB simple family (publication)  
**EP 1814202 A2 20070801**; **EP 1814202 A3 20090701**; **EP 1814202 B1 20110727**; AT E518282 T1 20110815; DE 102006003752 A1 20070920; ES 2367195 T3 20111031; JP 2007200893 A 20070809; JP 4723520 B2 20110713; PL 1814202 T3 20111130; RU 2335047 C1 20080927; TW 200810284 A 20080216; TW I368366 B 20120711; US 2007212947 A1 20070913; US 7338327 B2 20080304

DOCDB simple family (application)  
**EP 07000725 A 20070115**; AT 07000725 T 20070115; DE 102006003752 A 20060125; ES 07000725 T 20070115; JP 2007015003 A 20070125; PL 07000725 T 20070115; RU 2007102743 A 20070124; TW 96102641 A 20070124; US 65711707 A 20070124